⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭59-134898

⑤ Int. Cl.³
H 05 K 7/20

識別記号

庁内整理番号 6428-5F ❸公開 昭和59年(1984)8月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❷電子装置の強制空冷装置

②特.

願 . 昭58-9045

22出

頭 昭58(1983).1 月22日

@発 明 者 森野正一

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

の出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 菅野中

明 和 常

1. 発明の名称

電子装置の強制空冷装置

2. 特許謝水の範囲

(1) 電子部品を実装する電子回路プロックを上下方向に複数段有する電子装置において、送風機を搭載したプロックを電子装置の任意の位置に配置し、前記電子回路プロックの前部または、後部に吸気孔を設け、該送風機搭放用プロックと前記各種子回路プロックとの間をホースで接続したことを特徴とする電子装置の強制空冷装置。

3.発明の詳細な説明

本発明は電子装置の強制空冷装度に関するものである。

集積回路の発達に伴い、電子装置に内蔵する電子部品(米子)の実装密度が著しく増大しているため、電子部品から発生する単位体積あたりの熱密度もこれに比例して増大している。

従来の強制空冷電子装置は、通常、第1図に示すような上下面に複数の放熱孔2を有する電子回

とのような構成を有する従来の強制空冷電子装置では、いずれか一つの電子回路プロックの部品 実装密度が高くても、電子装置内を通過する風量が抑制され、電子装置全体の冷却が効率よく行われないばかりでなく、電子回路プロック相互の電磁シールドを必要とする装置では、電子回路プロック上下面の放熱孔が封鎖されてしまうために、電子装置を強制空冷することができなくなるとい~~~

持開昭59-134898(2)

う欠点がある。

本発明は前記問題点を解消するもので、送風機を搭載したブロックと各電子回路プロックとの間をホースで接続し、電子回路プロックの前面または役頭カバーに複数の吸気孔を設けたことを特散とするものである。

次に、本発明の一実施例を図面を参照して詳測 に説明する。

第3図は本発明の一実施例を示す超子回路プロックの斜視図であり、第4図は電子回路プロックを複数上下方向に複載した電子装置の後面より見た斜視図である。

図において、1は複数の吸気孔6を有する他面カパー(又は後面カパー)7と中突の他の5面のカパーとで郭成した電子回路プロックであり、3は、前面側以外の面を中突のカパーで郭成し、内部に送風機4を搭載したプロックであり、送風機搭載用プロック3と各電子回路プロック1とをそれぞれの後面側でホース8に

より接続する。前央施例では両プロック 1.3 間を 1 本のホース 8 で接続したが、各電子回路プロック 1 の発熱量に応じて複数本のホース 8.8 … を用いて接続しても良く、また口径が異なるホース 8 でプロック 1.3 間を接続しても良い。

奥地例において、送風機4の敗引力を各ホース8に加えると、各電子回路プロック1の前面の敗気孔6から冷気5がプロック1内に致気され、この冷気5が電子回路プロック1内の電子部品の発生熱を吸収し、ホース8内を通過し、送風機搭載用プロック3の前面から排気される。したがつて、各電子回路プロック1の発生熱が放熱される。

以上説明したよりに、本発明は、一部の高密度では子回路プロックによる風量抑制を受けることがないばかりでなく、ホースの数量およびその口径の選択によつて、電子回路プロック毎に独立して、必要風量を供給することができ、極めて効率的に電子回路プロックには吸気孔が前面又は後面に設けてあるので、電磁シールドを

必要とする場合でも、吸気孔により冷気を取り入れて放然することができ、 熱放散効率および装置の借頼性を向上できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

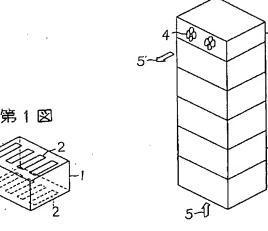
第1図および第2図は従来の放熱梅造を示す斜視図、第3図および第4図は本発明の一実施例を示す斜視図である。

1 …電子回路プロック、3 … 送風機搭載用プロック、4 … 送風機、6 … 吸気孔、7 … 前面カバー、8 … ホース

特許出願人 日本電気株式会社

代理人 弁理士 菅 蚧

中



第2図

特開昭59-134898(3)

